# ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公告

## <sup>19</sup>特 許 公 報(B2)

昭63-19530

(a) Int.Cl. 1 C 08 G 63/60

識別記号 NPS

庁内整理番号 7142-4J

**❷** 公告 昭和63年(1988)4月22日

発明の数 1 (全7頁)

❷発明の名称 新規なコポリエステル

前置審査に係属中

個発 明 者

②特 願 昭53-96575

❷公 開 昭54-30290

❷出 顧 昭53(1978)8月8日

❷昭54(1979)3月6日

優先権主張 Ø1977年8月8日 Ø 米国 (US) ® 822989

ウインストン・ジェロ ーム・ジヤクソン・ジ

アメリカ合衆国テネシー州キングスポート・グリーンスプ リングス・サークリ 4400

ジヤクソン・ジ リングス・サークル4408

ユニアー ②発 明 者 ジョン・クラフト・モ

アメリカ合衆国テネシー州キングスポート・サマービル・ロード359

ーリス ②出 願 人 イーストマン・コダッ

アメリカ合衆国ニューヨーク州14650ロチェスター市ステート・ストリート343

2

 ク・カンパニー

 ②代理人 弁理士 湯茂 恭三

 審査官 柿崎 良男

外2名

5

10

1

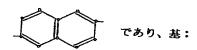
#### 切特許請求の筋囲

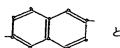
1 テレフタル酸、2,6—ナフタレンジカルボン酸並びにハイドロキノンとpーアシルオキシ安息香酸とのジアシルエステルからつくられたコポリエステルであつて、

下記に列挙する2価の基からなり、それらがエステル結合により結合することを特徴とする繊維を形成し得る分子最を有するコポリエステル:

(A) 
$$-C-R_1-C-$$

ただし、上記式中、





とを合わせた合計モル<u>最</u>を

15 基準として10~60モル%であり、

基に)の量は、基(A)と基(B)と基(C)とを合わせた合計モル量を基準として 8~70モル%である。

#### 発明の詳細な説明

本発明は、高度な機械的性質と、低い融点とを 20 示す液晶コポリエステルに関する。本発明のコポ リエステルは、商業的に入手できる装置を用いて 該コポリエステルを溶融加工することができる程 度に低い融点を有するものである。

過去40年間に、広い範囲にわたる各種のプラス チツクが開発され、広範な用途を満たしてきた。 1938年におけるナイロン66の商品化に始まり、引 き続いて、ポリアセタール、ポリカーポネート、 ポリフエニレンオキシド、ポリスルホンおよびポ 5 リテトラメチレンテレフタレートが次々と商品化 され、先行技術のプラスチックの欠点を埋める新 しいプラスチツクが次々と市場に導入されてき た。ますます多くの要求をみたすプラスチツクが 増すことが多かつた。芳香族的特性が量的に増加 するにつれて、ポリマーの融点が高くなつていつ た。遂に、芳香族性の高いポリマーの融点は、最 も高級な溶融紡糸および溶融成形の装置をもつて しても熱容量が不足するほどに高くなつてしまつ 15 れている。 た。そして、ポリマー自体の熱的安定限界にまで 達してしまつた例さえある。 このように、ポリマ ーに要求されるますます高度な機械的性質が満た

されると、ポリマー融点は一般に上昇した。 有するポリマーについての研究の成果として、従 来のポリマーに比し、機械的性質の総合的なパラ ンスが実質的に高められている新種のポリマーが 開発されたことにより、ポリマー科学における基 マーは、種々の語で記述されているが、たとえ ば、"結晶質の液体" (liquid crystalline)、"液 晶"(liquid crystal)、"異 方 性 の" (anisotropic) などの語で表わされている。この いるものと考えられる。分子がこのように配列さ れている状態は、しばしば、液晶状態、あるい は、液晶状態のネマチツク相と言われている。こ れらのポリマーは、一般に長く、平坦で、分子の 長軸に沿つてかなり硬質のモノマーからつくら 35 融点はあまりにも高すぎ、従来の溶融加工装置で れ、共軸的にまたは平行に延びる連結鎖を有して いる。しばしばリオトロピツク (lyotropic) 液 晶と呼ばれるある種の液晶ポリマーは、たとえば 硫酸溶液からポリ(p―フエニレンテレフタルア 溶液中に溶解することにより、液晶状態に到らし めることができる。 しばしばサーモトロピツク (thermotropic) 液晶と呼ばれる他の液晶ポリマ ーは、単にそのポリマーの温度を変えるだけで、

もつと便利に液晶状態に到らせることができる。 液晶ポリマーの正確な構造は未だ十分に理解さ れるに到つていないが、液晶ポリマーは、液晶性 を有していない類似のポリマーに比し、極めて高 い機械的性質を有していることが知られている。 たとえば、米国特許3804805号には、60モル%の D-アセトキシ安息香酸でポリエチレンテレフタ レートをアシドリシスしてつくつた液晶ポリエス テルは、ほゞ18×0⁵psiの曲げ弾性質を有してお 開発されるにつれて、ポリマーの芳香族的特性が 10 り、これに対し、ジメチルテレフタレート、エチ レングリコールおよび60モル%のメチルローヒド ロキシベンゾエートを用いて、エステル交換法に よつてつくつた類似のポリエステルの曲げ弾性率 は、僅かに約3×10⁵psiに過ぎないことが報告さ

従来のポリマーの場合にそうであるように、液 晶ポリエステルの芳香族特性を増加させれば、機 械的性質の一般的総合的パランスが高められるで あろうということは認識されていた。また、従米 極く最近に達り、ますます高度な機械的性質を 20 のポリマーの場合と同様に、液晶ポリエステルの 芳香族特性が大きくなると、融点が高くなつた。 従来のポリマーの場合は、融点が高くなると、 ポ リマーを溶融加工して有用な物品にするためにポ リマーを加熱するための従来の装置の加熱の容量 本的な技術革新がもたらされた。この新種のポリ 25 が問題となるだけであつた。液晶ポリエステルの 場合は、ポリエステルの芳香族特性を大きくする と、ポリマーを溶融するための従来の装置の容量 を遥かに上まわるような融点を生ずる結果となつ た。たとえば、米国特許3637595号はテレフタル 新種のポリマーは、分子鎖の平行な配列を含んで 30 酸と、ハイドロキノンと、種々の量のpーヒドロ キシ安息香酸からつくつた液晶ポリエステルが 1000℃ (537℃) 付近の融点と、一般的な範囲800 ~900°F(427~482℃)の軟化点とを有すること を開示している。明らかに、これらのポリマーの これらのポリマーを使用できるようにするために は熱安定性が不十分である。

この問題すなわち芳香族特性の高い液晶ポリエ ステルが、該ポリエステルを通常の装置で溶融加 ミド)を溶液紡糸する場合のように、ポリマーを 40 工することができないほどに高い融点を有してい るという問題の解決は、ポリエステルの芳香環の いずれかに置換基を含ませること、たとえばクロ ルまたはプロムハイドロキノンを使用すること、 あるいは、イソフタル酸の使用によるなどして、

平行または共軸のいずれでもない連鎖延長結合を 有するある種の芳香環を用いることのいずれかに より、融点を許容できる水準まで下げることであ つた。こういつた方法は、融点を下げるためには 有効であつたが、対応的に熱安定性や液晶特性が 下がるために、ポリエステルの特性の総合的バラ ンスの低下をもたらす結果となつていた。

液晶コポリエステルに関する記述は先行技術に も認められる。そういつたコポリエステルの実例 3637595号に開示されている。米国特許3637595号 において、液晶コポリエステルは、テレフタル 酸、ハイドロキノン、およびp一ヒドロキシ安息 香酸からつくられている。 これらの反応体からつ くられたコポリエステルは、その有する融点があ 15 まりにも高すぎ、その熱安定性が、通常の溶融加 工装置において使用するためには不十分である。 米国特許3778410号には、 2, 6 ―ナフタレンジ カルボン酸とハイドロキノンとからつくつたポリ エステルをp一アセトキシ安息香酸と反応させる *20* コポリエステルの製造方法が開示されている。出 発時のポリエステルとアシルオキシ芳香族カルボ ン酸は"混合して、溶融するまで加熱"すること ができ、反応温度は350℃以下を採用することが できる。この方法は、出発時のポリエステルが 25 350℃よりも実質的に高い融点を有するときには、 コポリエステルをつくるために用いることができ ない。

米国特許3880256号の場合は、ポリ (エチレン 2, 6ーナフタレンジカルポキシレート), ハイ 30 ドロキノンおよびpーアシルオキシ安息香酸か ら、液晶コポリエステルがつくられている。この コポリエステルは、エチレングリコールから誘導 される基を実質的な量含んでいる。このコポリエ ステル**の製法は、出発時のポリエステルが350℃** *35* よりも実質的に高い融点を有しているときには、 用いることができない。

本発明者は、芳香環のいずれにも置換基を導入 しておらず、かつ平行のまたは共軸の連鎖延長結 合 (chain extending linkages) を有しており、40 それでいてしかも通常の装置を用いて製品コポリ エステルを溶融加工して有用な物品たとえば繊維 や成形物にすることができる程度に十分低い融点 を有する完全に芳香族の液晶コポリエステルを発

見した。本発明者は、当技術分野で知られている テレフタル酸、ハイドロキノンおよびp―ヒドロ キシ安息香酸のポリエステル中のテレフタル酸の 一部を2, 6-ナフタレンジカルポン酸で置きか 5 えることによつて、共軸または平行いずれかの連 鎖延長結合を有する、全体が芳香族系非置換体の 液晶ポリエステルの融点を下げるという注目すべ き目的を達成した。

従つて本発明は、テレフタル酸、2,6一ナフ は、米国特許3778410号、同3890256号および同 10 タレンジカルボン酸、ハイドロキノンとローアシ ルオキシ安息香酸とのジアシルエステルからつく られたコポリエステルに関するものであり、下記 に示す 2 価の基を含む繊維を形成できる分子量を もつコポリエステルと定義することができる。

(A) 
$$-C-R_1-C-$$

ただし、ここに上記式中、

本発明のコポリエステルにおける基

合計モルを基準として10~60モル%であり、ま た基(C)の範囲は、基(A)と基(B)と基(C)とを合わせた 合計モル量を基準として8~70モル%である。好

2価の基(A)は、テレフタル酸と 2, 6一ナフタ レンジカルボン酸とからヒドロキシル基を除去し た後に残る2価の基であり、2価の基因はハイド 5 ロキノンから端部の水素原子を除去した後に残る 基であり、2価の基には、pーアシルオキシ安息 香酸からアシル基とヒドロキシル基とを除去した 後に残る基である。

たとえば 2, 6―ナフタレンジカルポン酸から得 られた基の場合のように、平行であるか、または テレフタル酸から得られた基、基個および基(C)の 場合のように、共軸であるかのいずれかである。 さらに、芳香環のいずれも置換基を有していな 15 れぞれ、"50N/50T", "40N/60T", および

テレフタル酸および、2, 6-ナフタレンジカ ルポン酸含有の本発明のコポリエステルは、米国 特許3637595号に開示されているテレフタル酸含 うことの的確な態様は、添付図(第1図)に例示 されている。

添付図は、テレフタル酸と2,6―ナフタレン ジカルボン酸との両者を含む本発明のコポリエス

び米国特計3637595に開示されているテレフタル 融点との関係を示しているグラフである。

図においては、2価の基(A)、回および(C)を合わ せた合計量を基準とする2価の基(のモル%が横 軸にプロットされている。華氏温度(かつこ内に 摂氏を付配) がたて軸にプロツトされている。融 35 むポリエステルをつくつた。 点に関するデータ点が、本発明のコポリエステル の先行技術のコポリエステルとの両者についてプ ロットされており、これをもとにして適切な曲線 が描かれている。図において、中空三角形のデー 含む、米国特許3637595号に開示されているコポ リエステルの融点を表わしている。この曲線には 識別のため"100T"の記号を付した。これは、 ジカルポン酸が100%テレフタル酸であつたこと

を示すためである。下方の4本の曲線の群は、本 発明のコポリエステルの融点を表わしている。 中 実三角形データ点を連ねた 1 本の曲線は、本発明 のコポリエステルであつて、ジカルポン酸が60モ ル%の2,6―ナフタレンジカルボン酸および40 モル%のテレフタル酸を含むものの融点を示して おり、"60N/40T"の記号を付されている。ジ カルボン酸が50モル%の2,6一ナフタレンジカ ルボン酸と50モル%のテレフタル酸とを含むも 本発明のコポリエステル中の連鎖延長結合は、10 の、40モル%の2, 6ーナフタレンジカルポン酸 と60モル%のテレフタル酸とを含むもの、および 70モルの2,6―ナフタレンジカルポン酸と30モ ル%のテレフタル酸とを含むもの、をそれぞれ表

70N/30T\*\* 等の配号を付されている。 米国特許3637595号に開示されたポリエステル の融点についてのデータは、同特許の実施例1-4から直接にとつたものである。これには、融点 有ポリエステルの融点よりも、予想外に低いとい 20 が示差熱分析法によつて得られた主要吸熱値とし て報告されている。

わす別の曲線が示されている。これらの曲線はそ

本発明のコポリエステルについてのデータ点 は、当該技術で公知の方法により各コポリエステ ルをつくり、次に各コポリエステルの融点を測定 25 することによつて得たものである。

本発明のコポリエステルは、アシドリシス法に よりテレフタル酸、 2, 6一ナフタレンジカルポ ン酸、ハイドロキノンのジエステルおよびp―ア セトキシ安息香酸を、340~380℃までの範囲にお 酸含有コポリエステル中の前記 2 価の基の量と、 30 ける上昇温度条件下かつ減圧条件下に接触させて 髙分子量ポリマーをつくるという方法でつくつ た。特定の例を示すと、下記の手順で50モル%の 2, 6ーナフタレンジカルポン酸、50モル%のテ レフタル酸、および約18モル%の 2 価の基(C)を含

#### 実施例

45.48 (0.21モル) の2, 6ーナフタレンジカ ルボン酸、34.9g (0.21モル) のテレフタル酸、 93.28 (0.42モル) のハイドロキノンプロピオネ タ点を連ねた上方の曲線は、テレフタル酸のみを 40 ート、および32.4g (0.18モル) のpーアセトキ シ安息香酸からなる混合物を、スターラー、短小 蒸留塔、および窒素導入口を具備する500―<footnote>加フ ラスコ中に入れた。このフラスコを真空にし、窒 案で3回パージを行ない、100~110℃(212~230

°F)、<0.3㎜圧で30分間乾燥した後、275℃(527 °F)の金属浴につけた。この混合物を275°C (527 \*F)にて20分間提拌した後、30分間に温度を300 ~315℃ (527~598℃) に上げ、次いで30分間に、 340℃ (644℃) の温度にした。最後に、15~20分 5 間に温度を370℃ (698°F) に上げ、0.5mmの真空 をかけた。20~30分以内に重合が完成した。得ら れたポリマーは、360℃ (680°F) の融点を有して いた。

このポリマーが350℃で射出成形されて曲げ弾 10 性率12.0×10<sup>®</sup>psiおよび引つ張り強度30000psiを 有する屈曲成形棒を得ることができる。このポリ マーから360℃で紡糸されたフアイバーは、7 タ/den の単繊維強度(single filament いる。このフアイパーを300℃で30分間アニーリ ング (annealiden) すると、その引つ張り強度お よび弾性率がそれぞれ15g/denおよび900g/ denに上昇する。

同様の手願で、ただし、融点の違いにより、僅 20 度の大きさの違いがある。 かに異なる反応温度を採用して、異なつたモル% の 2, 6-ナフタレンジカルポン酸、およびテレ フタル酸、および異なつたモル%の2価の基(C)を 含む別のコポリエステルをつくることができる。

に、該粒子が粘着性となり、互いに融着する傾向 を生ずる温度よりも低い温度で加熱することによ り、本発明のコポリエステルの分子量を増加させ るために、固相重合も用いることができる。この とが共に高いポリマーを与えるので、一般には溶 融相重合が好ましい。しかしながら、融点が380 ℃ (716°F) を超えるときは固相重合が好ましい。

本発明のコポリエステルの融点は、パーキン て測定した。

本発明のコポリエステルの融点は、米国特許 3637595号において、コポリエステルの融点を測 定するために用いられた方法とは僅かに違つた方 タの一般的比較は十分意味のあるものである。

添付図の曲線を詳細に検討すれば十分納得でき るように、テレフタル酸および2,6-ナフタレ ンジカルポン酸を含む本発明のコポリエステルの 10

融点は、テレフタル酸を含む、米国特許3637595 号に開示されているコポリエステルのそれに比 し、予想外に低い。たとえば、各々約40モル%の

表的コポリエステルと、先行技術の代表的コポリ エステルとを比較してみよう。

添付図から決定できるように、先行技術の、テ レフタル酸を含むポリエステルの融点は、約980 °F(527℃)であるが、これに対し50モル%の2, 6—ナフタレンジカルボン酸と50モル%のテレフ タル酸とを含む本発明のポリエステルの融点は約 tenacities) および450 g / denの弾性率を有して 15 640°F (337℃) である。すなわち、テレフタル酸 だけを含む類似のポリエステルの融点に比し約 340°F (171℃) 低い。本発明の他の組成のコポリ エステルの融点と、これに相当する先行技術のコ ポリエステルの融点とを比較しても上記と同一程

本発明のコポリエステルと先行技術のコポリエ ステルとの間のこのような融点の差は、商業的見 地からして、決定的な重要性を有している。 本発 明のコポリエステルを溶融加工して繊維および成 ポリマー粒子を不活性雰囲気中または減圧下 25 形物品とするために適した商業的装置は現に入手 できるし商業的に用いられている。これに対し、 1000°F (538°C) 付近の融点を有する先行技術の コポリエステルを溶融加工するための装置および 技術は、一般に面業的に用いられていない。ま 熱処理は、溶融相重合に比べると、結晶度と融点 30 た、そのようなポリエステルは、800°F (427°C) を超える温度では熱的に安定でない。

2, 6ーナフタレンジカルポン酸含有コポリエ ステルの融点が、テレフタル酸を含む類似のコポ リエステルの融点よりも実質的に低いであろうと ス・エルマーDSC-2型差動走査熱量計を用い 35 は、予想できないことであつたと思われる。何故 なら、人は、2,6一ナフタレンジカルボン酸含 有コポリエステルの融点は、テレフタル酸を含む 類似のポリエステルの融点とほゞ等しいか、それ より高いかであろうと予想するのがあたりまえで 法で測定されたが、両者のコポリマーの融点デー 40 あつたと思われるからである。それは、2,6-ナフタレンジカルボン酸を含むポリマーと、テレ フタル酸を含む類似のポリマーとの融点が類似し ているからである。2, 6-ナフタレンジカルボ ン酸含有ポリエステルの融点は、一般に、これに

含有ポリマーの融点とを列挙したものである。

		点 °F
下記のジオール からつくられた ポリエステル	テレフタレー トポリエステ ル	2, 6-ナフタ レンジカルカル ポキシレートポ リエステル
1, 2-エタン ジオール	493 (256°C)	512 (267°C)
1, 4ープタン ジオール	430 (221°C)	466 (242°C)
1, 6ーヘキサ ンシオール	298 (148°C)	417 (214°C)
1, 4ーシクロ ヘキサンジメタ ノール (70/30トラン ス/シス)	545 (285°C)	648 (342°C)
pーキシレンジ オール	496 (258℃)	518 (270°C)

ハイドロキノン含有ポリマー以外のすべてのポ リマーは、指定したジオールと、指定したジカル ポン酸のジメチルエステルとを用いて、通常のエ 法で測定した。

1070 (577°C)

ハイドロキノン 1105 (596°C)

ハイドロキノン含有ポリマーは、ジカルポン酸 と、ハイドロキノンのジプロピオネートエステル とから、本発明のコポリエステルをつくるために てつくつた。この方法においては、金属浴の温度 が320℃のときに固化するポリマーが、粒子状に 粉砕され、減圧下180~280℃にて蟄時間、ついで 295℃にて3時間、315℃にて1時間および350℃ マーの融点は、パーキン・エルマーのDSC— 2 型差動走査熱量計を用いて、走査速度80℃/分で 測定し、熱分解が最小限ですむようにした。米国 特許3637595号に報告されている作業におけるが 熱量の値が観察された。そして、高い方の吸熱量 の値が融点であるとみなされている。

上記の表に示したように、2,6一ナフタレン ジカルポン酸含有ポリエステルの融点は、相当す 12

るテレフタル酸含有ポリエステルのそれに近似し ているか、幾分高めである。従つて、本発明の、 2, 6-ナフタレンジカルボン酸含有ポリエステ ルの融点は、米国特許3637595号に開示されてい 5 る先行技術の、テレフタル酸含有ポリエステルと 比べて、ほゞ同じか、あるいは幾分高めであろう と予想されたであろう。ところが、全く驚くべき ことに、本発明のポリエステルの融点は、予想さ れた値よりも遥かにずつと低いものであつた。

10 広範にわたるハイドロキノンのジェステルを本 発明のコポリエステルをつくるために用いること ができる。ハイドロキノンのジエステルの実例と しては、ジアセテート、ジプロピオネート、ジブ チレートおよびジベンゾエートがある。ジアセテ 15 ートとジプロピオネートとが好ましい。

本発明のコポリエステル中の基内を提供する p ーアシルオキシ安息香酸は、次の構造式に相当す る。

ただし、式中のRはフエニルまたは、炭素数 1 ~8、好ましくは1~4のアルキル基である。 p ステル交換法によつてつくつた。融点は通常の方 *25 一*アシルオキシ安息香酸の実例としては、p―ア セトキシ安息香酸、pープロピオニルオキシ安息 香酸、p一ブチリルオキシ安息香酸、およびp— フエノキシ安息香酸がある。好ましくはRは炭素 原子1を有するアルキル基であり、この場合p― 用いた方法と同様の通常のアシドリシス法によつ 30 アシロキシ安息香酸はp-アセトキシ安息香酸で

本発明のコポリエステルは、少量の他のナフタ レンジカルポン酸異性体を含むことができる。た とえば、2,6-異性体のほかに、2,7-, にて 2時間固相で反応させられた。これらのポリ 35 1, 4-, 1, 5-, および 1, 6-異性体を用 いることができる。また、テレフタル酸および 2, 6-ナフタレンジカルボン酸以外のジカルボ ン酸、たとえばイソフタル酸、およびハイドロキ ノン以外のジオールを用いることもできる。同様 ごとく、両者のポリマーについてのいくつかの吸 *40* に、p一アシルオキシ安息香酸の一部を、m―ア シルオキシ安息香酸で置き換えることもできる。 本発明のコポリエステルは、さらに、核生成剤、 充てん剤、顔料、ガラス繊維、アスベストス繊 維、酸化防止剤、安定剤、可塑剤、滑剤、難燃

14

剤、その他の添加剤も含むことができる。

本発明のコポリエステルのインヒーレントピス コシチーは測定することができない。何故なら、 本発明のコポリエステルは、インヒーレントピス コシチーを測定するために用いる通常の溶剤に不 5 さえなることもできる。 溶であるからである。本発明のコポリエステルの インヒーレントピスコシチーは測定されなかつた が、本発明のコポリエステルの分子量は、繊維を 形成するためには十分な範囲内にある。該ポリマ ーの繊維形成可能な最小分子量は、約5000である 10

と考えられる。たいていの場合、本発明のコポリ エステルは、8000以上の分子畳を有し、約20000 という高い分子量を有することもでき、場合によ つては分子量が25000まで、あるいはそれ以上に

### 図面の簡単な説明

第1図は、本発明および先行技術のコポリエス テル中の特定の2価の基の量と同コポリエステル の融点との関係を表わす図である。

